2021-2027年中国IC设计产业竞争现状及发展前景预测报告

报告大纲

智研咨询
www.chyxx.com

一、报告简介

智研咨询发布的《2021-2027年中国IC设计产业竞争现状及发展前景预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chyxx.com/research/202103/935850.html

报告价格：电子版: 9800元　纸介版：9800元　电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联 系 人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2021-2027年中国IC设计产业竞争现状及发展前景预测报告》共十章。首先介绍了中国IC设计行业市场发展环境、IC设计整体运行态势等，接着分析了中国IC设计行业市场运行的现状，然后介绍了IC设计市场竞争格局。随后，报告对IC设计做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国IC设计行业发展趋势与投资预测。您若想对IC设计产业有个系统的了解或者想投资中国IC设计行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 IC设计行业概述
第一节 IC设计行业特点
第二节 IC设计行业发展趋势
第二章 中国IC设计行业发展环境分析
第一节 经济环境分析
一、国民经济运行情况gdp
二、消费价格指数cpi、ppi
三、全国居民收入情况
四、恩格尔系数
五、工业发展形势
六、固定资产投资情况
七、财政收支状况
八、中国汇率调整
第二节 政策环境分析
一、行业政策影响分析
二、相关行业标准分析
第三节 IC设计行业社会环境分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、中国城镇化率
六、居民的各种消费观念和习惯

第四节 2020年中国IC设计行业技术环境分析
第三章 全球及中国IC设计市场
第一节 全球IC设计市场
第二节 台湾IC设计市场
第三节 中国大陆IC设计市场
一、中国IC设计市场概况
二、中国手机IC市场
三、中国智能卡IC市场
四、中国电源管理芯片市场
第四章 基础类IC设计企业
第一节 上海贝岭
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第二节 无锡华润微电子
一、公司简介
二、公司运营
三、发展战略
第三节 华微电子
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第四节 晶门科技
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第五节 北京君正集成电路股份有限公司
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第六节 北京神州龙芯集成电路设计有限公司
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第七节 苏州国芯科技有限公司

一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第五章 通讯类IC设计企业
第一节 国民技术
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第二节 锐迪科
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第三节 海思
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第四节 展讯
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第五节 联芯科技有限公司
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第六章 多媒体IC设计企业
第一节 中星微电子
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第二节 珠海炬力
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第三节 士兰微
一、公司简介

二、公司运营
三、公司战略
第四节 上海泰景
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第五节 深圳芯邦
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第六节 上海格科微
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第七节 北京海尔
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第八节 杭州国芯
一、公司简介
二、公司运营
三、公司战略
第七章 智能卡IC设计企业
第一节 远望谷
一、企业基本情况
二、企业主要经济指标
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
第二节 上海复旦微电子
一、企业基本情况
二、企业主要经济指标
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
第三节 大唐微电子
一、企业基本情况

二、企业主要经济指标
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
第四节 上海华虹
一、企业基本情况
二、企业主要经济指标
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
第五节 北京同方微电子有限公司
一、企业基本情况
二、企业主要经济指标
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
第八章 其他类型IC设计企业
第一节 欧比特
一、企业基本情况
二、企业主要经济指标
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
第二节 福星晓程
一、企业基本情况
二、企业主要经济指标
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
第三节 长电科技
一、企业基本情况
二、企业主要经济指标
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
第四节 东软载波
一、企业基本情况
二、企业主要经济指标
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
第九章 2021-2027年中国IC设计发展前景预测

第一节 行业发展趋势预测
第二节 未来企业竞争格局
第三节 行业资源整合趋势
第四节 产业链竞争态势发展预测
第十章 2021-2027年中国IC设计行业投资机会与风险预警
第一节 投资环境的分析与对策（ZY KT）
第二节 投资机遇分析
第三节 投资风险分析
一、政策风险
二、经营风险
三、技术风险
四、进入退出风险
第四节 投资策略与建议
一、企业资本结构选择
二、企业战略选择（ZY KT）
三、投资区域选择
第五节 投资建议
部分图表目录：
图表：IC 产业垂直分工演化过程
图表：IC设计在半导体产业链中的价值占比
图表：IC设计技术发展进程
图表：IC系统性能和集成度
图表：3c应用领域关键IC整合趋势
图表：人机接口关键半导体组件及主要供货商
图表：2020年全球25大IC设计商
图表：2016-2020年台湾IC设计产业产值
图表：2020年台湾IC设计产业前10大厂商营收及成长率
图表：2016-2020年中国IC设计产值变化趋势图
图表：中国IC市场应用结构
更多图表请见正文……

详细请访问：https://www.chyxx.com/research/202103/935850.html